



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年2月6日

上場会社名 大日本スクリーン製造株式会社
コード番号 7735 URL <http://www.screen.co.jp/>

上場取引所 東大

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 橋本 正博

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 太田 祐史

TEL 075-414-7155

四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	173,223	△1.9	9,612	△48.4	9,073	△50.9	2,563	△85.2
23年3月期第3四半期	176,619	56.0	18,635	—	18,466	—	17,360	—

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 △961百万円 (—%) 23年3月期第3四半期 14,077百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	10.80	—
23年3月期第3四半期	73.13	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	255,472	—	85,443	—	—	33.3
23年3月期	253,126	—	87,600	—	—	34.4

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 84,984百万円 23年3月期 87,118百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	—	—	5.00	5.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	249,000	△2.3	14,000	△47.8	13,000	△51.0	6,500	△74.7	27.38

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
詳細は、[添付資料]3ページ「2. サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期3Q	253,974,333 株	23年3月期	253,974,333 株
② 期末自己株式数	24年3月期3Q	16,603,108 株	23年3月期	16,598,341 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期3Q	237,373,008 株	23年3月期3Q	237,392,352 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 平成23年11月7日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。
2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
3. 当社は、平成24年2月6日(月)に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料およびその説明内容は、開催後当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
4. 決算補足資料	12
(1) 連結決算の概要	12
(2) 事業別連結売上高	13
(3) 事業別連結受注状況	13

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間（平成23年4月1日～12月31日）における世界経済は、欧州債務危機に伴う金融不安の広がりから、世界経済を牽引してきた新興国においても成長の鈍化が見られるなど、世界的な景気減速懸念が高まりました。わが国経済では、東日本大震災の影響により混乱していたサプライチェーンの修復が進み、持ち直しの動きが見られたものの、長期化する円高や海外経済の減速が企業活動に影響を及ぼすなど、予断を許さない状況が続きました。

当社を取り巻く事業環境では、半導体業界において、スマートフォンやタブレット型端末などのさらなる需要増加を見込み、期間の後半には半導体の微細化投資を進める動きが見られましたが、半導体製品の需給バランスの悪化や世界的な景気減速懸念の高まりにより、半導体メーカーの設備投資が抑制されました。

このような状況の中、当第3四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、半導体機器事業の売上が減少したことから、売上高は1,732億2千3百万円と前年同期に比べ33億9千5百万円（1.9%）減少しました。利益面では、製品販売価格の下落や研究費・人件費などの増加により、営業利益は96億1千2百万円（前年同期比48.4%減）、経常利益は90億7千3百万円（前年同期比50.9%減）となりました。

また、特別損失においてF P D機器事業等の固定資産に係る減損損失や保有株式の時価下落に伴う投資有価証券評価損を計上したことに加え、税制改正に伴い繰延税金資産の一部を取り崩したことにより、四半期純利益は25億6千3百万円（前年同期比85.2%減）となりました。

セグメント別の業績概況は以下のとおりです。

（半導体機器事業：S E）

半導体機器事業では、半導体メーカーの設備投資が抑制される中、半導体の微細化に伴い枚葉式洗浄装置の売上は前年同期並みに推移しましたが、バッチ式洗浄装置は大きく減少しました。地域別では、国内向けは増加しましたが、アジア向けが減少しました。その結果、当セグメントの売上高は1,133億9千万円（前年同期比4.6%減）となりました。利益面につきましては、製品販売価格の下落や研究費・人件費などの増加により、営業利益は98億6千5百万円（前年同期比50.7%減）となりました。

（F P D機器事業：F E）

F P D機器事業では、中小型パネル用コーターデベロッパーの売上が増加したことにより、当セグメントの売上高は248億6千9百万円（前年同期比5.3%増）となりました。利益面では、第3四半期会計期間の営業利益は4億8千5百万円となりましたが、第2四半期累計期間の営業損失を補うまでには至らず、営業損失は5億7千3百万円（前年同期は6千8百万円の営業利益）となりました。

（メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業：M P）

メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業では、印刷関連機器は、北米向けにP O D装置が伸び、前年同期に比べ売上が増加しました。プリント基板関連機器は、関連メーカーの設備投資が低調となり、前年同期に比べ売上が減少しました。その結果、当セグメントの売上高は344億8千3百万円（前年同期比2.3%増）となりました。利益面につきましては、コストダウンや固定費圧縮に努めたことにより、営業利益は11億円（前年同期は15億9千9百万円の営業損失）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、保有株式の時価下落に伴う投資有価証券の減少、減損損失による有形固定資産の減少、たな卸資産の増加、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ23億4千5百万円（0.9%）増加し2,554億7千2百万円となりました。

負債合計は、支払手形及び買掛金や1年内返済予定の長期借入金の減少、社債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ45億2百万円（2.7%）増加し1,700億2千8百万円となりました。有利子負債につきましては、190億円の社債を発行したことなどにより、前連結会計年度末に比べ138億5千9百万円（24.9%）増加し694億4千9百万円となりました。また、有利子負債から現金及び預金を除いた純有利子負債は、前連結会計年度末に比べ96億8百万円（61.6%）増加し252億1千3百万円となりました。

純資産の部では、配当金の支払いの一方で、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加し、また、保有株式の時価下落および円高により、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定がそれぞれ減少しました。その結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ21億5千6百万円（2.5%）減少し854億4千3百万円となり、また、自己資本比率は33.3%となりました。なお、平成23年4月22日開催の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」が承認可決されたことにより、資本剰余金が255億7千1百万円減少し、利益剰余金が

同額増加しております。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払いなどの支出項目が、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少などの収入項目を上回り、32億5千8百万円の支出（前年同期は278億2千7百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、久世事業所の土地等の有形固定資産の売却、熊本県の生産拠点用地等の有形固定資産の取得、子会社株式の取得などを行った結果、32億9千9百万円の支出（前年同期は21億2千8百万円の収入）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや長期借入金、リース債務の返済の一方で、社債発行を行った結果、123億2千7百万円の収入（前年同期は61億5千2百万円の支出）となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ42億9千6百万円増加し、426億7千9百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の通期連結業績予想につきましては、第3四半期において、FPD機器事業等の固定資産に係る減損損失や保有株式の時価下落に伴う投資有価証券評価損を特別損失に計上したことに加え、税制改正に伴い繰延税金資産の一部を取り崩したことにより、当期純利益が前回予想を下回る見込みとなりました。以上により、平成23年11月7日に公表した数値を以下のとおり修正しております。（本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。）

[平成24年3月期通期連結業績予想]

(単位：億円)

	今回予想	前回予想	増減額
売 上 高	2,490	2,490	—
S E	1,654	1,654	—
F E	335	335	—
M P	495	495	—
その他	6	6	—
営 業 利 益	140	140	—
経 常 利 益	130	130	—
当 期 純 利 益	65	100	△35

※セグメント間取引は、相殺消去しております。

(注) 上記業績予想の前提となる第4四半期の為替レートは1米ドル=75円、1ユーロ=100円を想定しております。なお、業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

税金費用については、主として当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	39,985	44,236
受取手形及び売掛金	70,979	67,809
商品及び製品	25,307	30,443
仕掛品	31,301	33,286
原材料及び貯蔵品	4,604	5,592
繰延税金資産	7,612	7,099
その他	4,739	3,772
貸倒引当金	△1,007	△992
流動資産合計	183,522	191,247
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	53,265	50,830
機械装置及び運搬具	29,019	28,575
その他	28,316	28,472
減価償却累計額	△69,901	△69,566
有形固定資産合計	40,699	38,312
無形固定資産		
その他	1,189	1,778
無形固定資産合計	1,189	1,778
投資その他の資産		
投資有価証券	22,184	18,423
その他	5,601	5,865
貸倒引当金	△71	△155
投資その他の資産合計	27,715	24,133
固定資産合計	69,604	64,224
資産合計	253,126	255,472

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	81,942	77,027
短期借入金	500	0
1年内返済予定の長期借入金	35,060	29,656
1年内償還予定の社債	2,500	2,500
リース債務	2,026	1,552
未払法人税等	2,242	1,209
設備関係支払手形	49	628
役員賞与引当金	68	42
製品保証引当金	6,059	5,316
受注損失引当金	336	532
資産除去債務	32	—
その他	17,313	14,582
流動負債合計	148,131	133,049
固定負債		
社債	7,000	26,000
長期借入金	3,633	5,941
リース債務	4,869	3,798
退職給付引当金	279	367
役員退職慰労引当金	110	134
資産除去債務	48	48
その他	1,453	688
固定負債合計	17,394	36,978
負債合計	165,526	170,028
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,044	54,044
資本剰余金	30,154	4,583
利益剰余金	26,418	53,366
自己株式	△12,236	△12,239
株主資本合計	98,381	99,755
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,344	38
繰延ヘッジ損益	△41	△21
為替換算調整勘定	△12,566	△14,787
その他の包括利益累計額合計	△11,263	△14,770
少数株主持分	482	459
純資産合計	87,600	85,443
負債純資産合計	253,126	255,472

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	176,619	173,223
売上原価	125,676	128,103
売上総利益	50,942	45,119
販売費及び一般管理費	32,307	35,507
営業利益	18,635	9,612
営業外収益		
受取利息	54	69
受取配当金	265	367
持分法による投資利益	436	—
固定資産売却益	234	378
その他	860	563
営業外収益合計	1,850	1,379
営業外費用		
支払利息	1,375	1,149
為替差損	158	133
その他	486	634
営業外費用合計	2,020	1,917
経常利益	18,466	9,073
特別利益		
投資有価証券売却益	—	38
関係会社株式売却益	525	—
貸倒引当金戻入額	194	—
その他	2	—
特別利益合計	722	38
特別損失		
減損損失	—	2,865
投資有価証券評価損	181	1,684
災害による損失	—	18
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	297	—
その他	—	7
特別損失合計	479	4,575
税金等調整前四半期純利益	18,708	4,537
法人税等	1,314	1,979
少数株主損益調整前四半期純利益	17,394	2,557
少数株主利益又は少数株主損失(△)	33	△6
四半期純利益	17,360	2,563

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	17,394	2,557
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,538	△1,306
繰延ヘッジ損益	8	20
為替換算調整勘定	△1,786	△2,233
その他の包括利益合計	△3,316	△3,519
四半期包括利益	14,077	△961
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	14,046	△943
少数株主に係る四半期包括利益	31	△18

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	18,708	4,537
減価償却費	4,341	3,754
減損損失	—	2,865
持分法による投資損益(△は益)	△436	2
投資有価証券評価損益(△は益)	181	1,684
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△36
関係会社株式売却損益(△は益)	△525	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△137	87
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	3	△25
製品保証引当金の増減額(△は減少)	933	△713
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△161	196
受取利息及び受取配当金	△319	△437
支払利息	1,375	1,149
固定資産売却損益(△は益)	△209	△378
売上債権の増減額(△は増加)	△14,849	3,115
たな卸資産の増減額(△は増加)	△14,844	△9,784
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△356	424
仕入債務の増減額(△は減少)	33,339	△4,595
未払費用の増減額(△は減少)	172	△807
その他の流動負債の増減額(△は減少)	2,698	△2,046
その他	52	120
小計	29,965	△888
利息及び配当金の受取額	322	450
利息の支払額	△1,119	△906
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△872	△55
法人税等の支払額	△468	△1,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,827	△3,258
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△566	△112
有形固定資産の取得による支出	△1,436	△3,837
有形固定資産の売却による収入	570	1,364
投資有価証券の取得による支出	△9	△9
関係会社株式の売却による収入	3,739	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△313
その他	△168	△391
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,128	△3,299

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	—	△499
長期借入れによる収入	—	3,000
長期借入金の返済による支出	△3,694	△6,267
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,447	△1,605
社債の発行による収入	—	18,895
自己株式の純増減額 (△は増加)	△6	△3
配当金の支払額	—	△1,186
少数株主への配当金の支払額	△4	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,152	12,327
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,947	△1,472
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	21,855	4,296
現金及び現金同等物の期首残高	29,904	38,383
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,760	42,679

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

I 前第3四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント（注1）				その他 （注2）	合計	調整額 （注3）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注4）
	SE	FE	MP	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	118,796	23,627	33,718	176,142	476	176,619	—	176,619
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	5,534	5,534	△5,534	—
計	118,796	23,627	33,718	176,142	6,010	182,153	△5,534	176,619
セグメント利益 又は損失（△）	19,990	68	△1,599	18,459	346	18,806	△170	18,635

- (注) 1 SEは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。FEは、FPD製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。MPは、印刷関連機器およびプリント基板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。
- 2 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発、印刷物の企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。
- 3 セグメント利益又は損失（△）の調整額△170百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 4 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント（注1）				その他 （注2）	合計	調整額 （注3）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注4）
	SE	FE	MP	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	113,390	24,869	34,483	172,742	481	173,223	—	173,223
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	5,986	5,986	△5,986	—
計	113,390	24,869	34,483	172,742	6,467	179,210	△5,986	173,223
セグメント利益 又は損失（△）	9,865	△573	1,100	10,392	△149	10,242	△630	9,612

- (注) 1 SEは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。FEは、FPD製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。MPは、印刷関連機器およびプリント基板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。
- 2 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発、印刷物の企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。
- 3 セグメント利益又は損失（△）の調整額△630百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 4 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

平成23年4月22日開催の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」が承認可決されたことにより、資本準備金を26,636百万円減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えております。また、増加後のその他資本剰余金を25,571百万円、別途積立金を28,500百万円減少し、それぞれ繰越利益剰余金に振り替えております。この結果、資本剰余金が25,571百万円減少し、利益剰余金が25,571百万円増加しております。

4. 決算補足資料

(1) 連結決算の概要

(百万円未満切捨、その他は単位未満四捨五入)

	23年3月期 第3四半期 累計実績	24年3月期 第3四半期 累計実績	対前期比		23年3月期	24年3月期
			増減額	増減率	実績	通期予想
売上高	176,619	173,223	△3,395	△1.9%	254,952	249,000
営業利益	18,635	9,612	△9,023	△48.4%	26,811	14,000
(営業利益率)	10.6%	5.5%	△5.1 pt	—	10.5%	5.6%
経常利益	18,466	9,073	△9,392	△50.9%	26,531	13,000
(経常利益率)	10.5%	5.2%	△5.3 pt	—	10.4%	5.2%
当期純利益	17,360	2,563	△14,796	△85.2%	25,686	6,500
(当期純利益率)	9.8%	1.5%	△8.3 pt	—	10.1%	2.6%
総資産	259,695	255,472	★ +2,345	+0.9%	253,126	—
純資産	79,107	85,443	★ △2,156	△2.5%	87,600	—
自己資本	78,646	84,984	★ △2,133	△2.4%	87,118	—
自己資本比率	30.3%	33.3%	★ △1.1 pt	—	34.4%	—
1株当たり純資産	331.31円	358.02円	★ △8.98円	△2.4%	367.00円	—
有利子負債	71,624	69,449	★ +13,859	+24.9%	55,590	—
純有利子負債	18,033	25,213	★ +9,608	+61.6%	15,604	—
営業キャッシュ・フロー	27,827	△3,258	—	—	34,299	—
投資キャッシュ・フロー	2,128	△3,299	—	—	△2,191	—
財務キャッシュ・フロー	△6,152	12,327	—	—	△22,249	—
減価償却額	4,341	3,754	△586	△13.5%	5,805	5,600
設備投資額	2,413	5,302	+2,889	+119.7%	3,612	10,000
研究開発費	8,791	10,028	+1,236	+14.1%	12,129	15,000
グループ従業員数	4,730人	4,905人	★ +173人	+3.7%	4,732人	—
連結子会社数	45社	44社	★ +1社	—	43社	—
(国内)	(19社)	(20社)	★ (+1社)	—	(19社)	—
(海外)	(26社)	(24社)	★ (—社)	—	(24社)	—
関連会社数	1社	1社	★ —社	—	1社	—
(内持分法適用会社数)	(1社)	(1社)	★ (—社)	—	(1社)	—

★は対前期末(23年3月期)増減

(2) 事業別連結売上高

(単位：百万円)

		23年3月期				24年3月期					
		第2四半期 累計期間実績	第3四半期 実績	第3四半期 累計期間実績	通期実績	第1四半期 実績	第2四半期 実績	第2四半期 累計期間実績	第3四半期 実績	第3四半期 累計期間実績	通期予想
半導体機器事業	国内	10,420	5,351	15,772	24,380	8,668	13,159	21,827	3,048	24,876	—
	海外	58,867	44,156	103,024	149,898	39,571	23,019	62,590	25,922	88,513	—
	計	69,288	49,508	118,796	174,278	48,239	36,178	84,418	28,971	113,390	165,400
FPD機器事業	国内	4,347	864	5,212	6,828	383	2,194	2,577	3,734	6,311	—
	海外	13,109	5,305	18,414	25,882	4,717	7,109	11,827	6,730	18,557	—
	計	17,456	6,170	23,627	32,711	5,100	9,303	14,404	10,464	24,869	33,500
メディアアンドプレジジョン テクノロジー事業	国内	11,104	3,761	14,865	20,773	4,077	5,449	9,526	3,969	13,496	—
	海外	12,236	6,617	18,853	26,532	6,991	7,356	14,347	6,639	20,986	—
	計	23,340	10,378	33,718	47,306	11,068	12,806	23,874	10,608	34,483	49,500
うち印刷関連機器	国内	9,051	3,495	12,547	17,452	3,328	4,808	8,136	3,573	11,710	—
	海外	10,553	5,754	16,308	23,035	6,246	6,594	12,840	6,246	19,087	—
	計	19,605	9,250	28,855	40,488	9,574	11,403	20,977	9,820	30,798	43,200
うちプリント基板関連機器	国内	2,052	265	2,317	3,321	749	640	1,389	396	1,785	—
	海外	1,682	862	2,545	3,496	744	762	1,507	392	1,899	—
	計	3,734	1,128	4,862	6,818	1,493	1,402	2,896	788	3,684	6,300
その他	国内	315	151	466	646	138	174	313	149	462	—
	海外	4	5	10	10	4	6	11	7	18	—
	計	319	157	476	656	142	181	324	156	481	600
合 計	国内	26,187	10,128	36,316	52,628	13,267	20,977	34,244	10,902	45,147	—
	海外	84,217	56,084	140,302	202,324	51,284	37,492	88,776	39,299	128,076	—
	計	110,405	66,213	176,619	254,952	64,551	58,470	123,021	50,202	173,223	249,000
	海外比率	76.3%	84.7%	79.4%	79.4%	79.4%	64.1%	72.2%	78.3%	73.9%	—

(3) 事業別連結受注状況

(単位：百万円)

		23年3月期 第3四半期 (平成22年10月～12月)		23年3月期 第4四半期 (平成23年1月～3月)		24年3月期 第1四半期 (平成23年4月～6月)		24年3月期 第2四半期 (平成23年7月～9月)		24年3月期 第3四半期 (平成23年10月～12月)	
		受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体機器事業	国内	10,815	13,404	8,275	13,071	10,005	14,407	6,552	7,799	6,573	11,323
	海外	34,571	58,878	45,458	57,462	29,129	47,020	26,266	50,267	36,532	60,876
	計	45,386	72,282	53,732	70,533	39,134	61,427	32,818	58,066	43,104	72,199
FPD機器事業	国内	1,738	2,497	5,670	6,551	1,129	7,296	778	5,881	1,228	3,374
	海外	4,698	24,655	3,808	20,995	5,024	21,301	1,939	16,131	792	10,192
	計	6,435	27,152	9,477	27,546	6,152	28,597	2,718	22,011	2,020	13,566
メディアアンドプレジジョン テクノロジー事業	国内	4,346	2,136	5,852	2,080	3,550	1,552	4,937	1,040	4,326	1,396
	海外	6,427	2,597	7,163	2,080	9,400	4,489	6,227	3,359	7,871	4,590
	計	10,773	4,734	13,015	4,160	12,949	6,041	11,164	4,399	12,197	5,987
うち印刷関連機器	国内	4,158	1,729	4,927	1,751	2,926	1,349	4,334	874	3,757	1,057
	海外	5,725	2,307	6,204	1,783	8,371	3,907	5,869	3,182	6,951	3,886
	計	9,884	4,036	11,131	3,534	11,297	5,256	10,202	4,055	10,708	4,943
うちプリント基板関連機器	国内	188	408	925	329	624	204	604	167	569	339
	海外	702	290	959	297	1,029	581	358	177	920	705
	計	889	698	1,884	627	1,652	785	961	344	1,489	1,044
その他	国内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	海外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	国内	16,898	18,037	19,796	21,702	14,683	23,256	12,267	14,720	12,126	16,094
	海外	45,696	86,130	56,428	80,537	43,552	72,809	34,432	69,756	45,195	75,658
	計	62,594	104,168	76,224	102,238	58,235	96,065	46,700	84,476	57,321	91,752
	海外比率	73.0%	82.7%	74.0%	78.8%	74.8%	75.8%	73.7%	82.6%	78.8%	82.5%